

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-032

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于分公司重大项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（以下简称“亚翔新加坡分公司”）于近日收到VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd. 发来的订单，确认亚翔新加坡分公司成为VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte.Ltd. 的MEP工程承包单位。现将相关情况公告如下：

一、业主信息

VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd. (VSMC) 为世界先进积体电路股份有限公司与恩智浦半导体 (NXP Semiconductors N.V.) 在新加坡共同成立的合资公司。

二、中标项目概况

1、项目名称：VSMC FACILITY SYSTEM

2、项目地址：TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 1/2, SINGAPORE

3、招标单位：VisionPower Semiconductor Manufacturing Company
Pte. Ltd.

4、建设单位：VisionPower Semiconductor Manufacturing Company
Pte. Ltd.

5、中标金额：约RMB 630,000,000（大写：陆亿叁仟万元人民币）
（未税）

6、工程期限：预计工期到2027年9月

7、工程概况：

VSMC首座晶圆厂将采用130nm至40nm的技术，生产混合信号、电源管理和模拟产品，支持汽车、工业、消费性电子及移动装置等市场的需求。新厂自2027年开始量产，预估2029年总产能达到单月5.5万片。本中标项目为该厂的MEP工程，包括机械空调、电力、给排水、消防、自控、广播、安保监控、PCW/PV/CV、工艺排气、共架、AMC、THC。

三、本项目执行对公司的影响

本项目的顺利实施将有助于提高公司在海外工程的业务承接能力，为公司后续国际工程项目的开拓和合作提供更多国际的经验，并将对公司的经营业绩和工程管理人才产生积极影响。

四、风险提示

公司需与发包单位签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准，敬请广大投资者留意并谨慎决策。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年10月8日